



電材ジャーナル

第584号(平成16年11月~平成17年1月)

目次

巻頭言「電気機能材料工業会の更なる発展に向けて」.....	池田 聡.....	1
年頭所感.....	森見 純己.....	2
「Insulation 2004」技術セミナー開催報告.....	技術部会.....	3
「Insulation 2004」技術セミナーアンケート集計結果.....	技術部会.....	4
電材研究会アンケート集計結果.....	電材研究会世話人会.....	6
テクニカルレポート		
「ポリマーナノコンポジットの絶縁材料としての展望」.....	田中 祀捷... 8	
テクニカルレポート		
「EU有害物質規制の動向と分析技術について」.....	板東 篤.....	13
マーケットレポート		
「これからのエレクトロニクス市況と部品/部材企業の戦略」...	益子 博行.....	17
マーケットレポート 国際規格戦略 第2部		
「放っておくと怖い国際規格の話」(IEC規格作成の現場)...	上田 孝一.....	21
コーヒープレイク「いつの間にか」.....	岡部 和夫.....	30
絶縁材料史(ワニス編)その3		
「絶縁ワニスの21世紀」.....	ワニス技術委員会.....	31
第1回電材研究会開催案内.....	電材研究会世話人会.....	36
絶縁材料史(マイカ編)その3		
「マイカ製品の現状と今後」.....	高橋 彦二.....	37
インパルス「冬ソナと絶縁と私」.....	陣内 健一郎.....	41
活動抄録「理事会報告」「業務報告」「技術報告」「外部委員会等出席報告」		
「IEC関連情報」.....		42
関連情報紹介「文献抄録」「官庁情報」「催物案内」「学会案内」.....		53
生産統計(平成16年9月~11月).....		58

*表紙デザイン:(書)向山 翠径